

上海科技进步报告信息提交表 *STCSM*

姓名		单位		
电话			传真	
手机			电子邮件	
邮编		邮政地址		
提交日期				
上海科技进步报告大纲				
上海科技年鉴大纲				
标题			成果水平	
文字内容				
备注				
<p>经审核，以上信息确为本单位 2017 年科技工作所取得的重要进展，内容真实、准确，且不涉及国家机密与安全，可以作为 2017 年度上海科技进步报告及 2018 上海科技年鉴的素材。</p> <p style="text-align: right;">部门负责人签名：</p> <p style="text-align: right;">（公章）</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>				

注：请将此表格加盖公章后邮寄至《上海科技进步报告》《上海科技年鉴》编辑部（地址：中山西路 1525 号 技贸大厦 4 楼 邮编：200235 联系电话：8008205114）

STCSM